

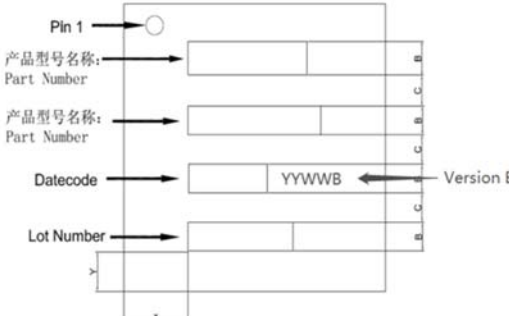
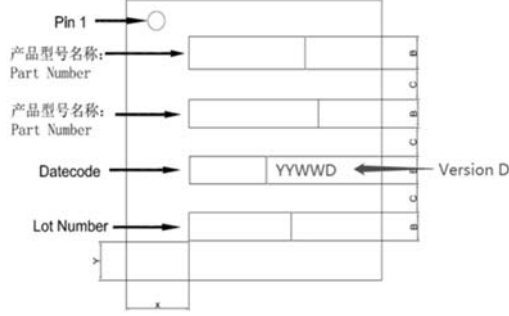
高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了适应更多应用场合，提升产品性能。

描述

GW1N(R)-LV4 系列产品版本由 B 升级为 D。

变更前	<ol style="list-style-type: none">1. B 版 GW1N(R)- LV4 系列产品；2. 产品日期码的第五位为“B”； 
变更后	<ol style="list-style-type: none">1. D 版 GW1N(R)- LV4 系列产品；2. 产品日期码第五位为“D”；  <ol style="list-style-type: none">3. 产品性能提升<ol style="list-style-type: none">a. PLL 抗电源噪声能力增加b. EBR 逻辑

受影响的产品

GW1N(R)-LV4 系列产品。

关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2022 年 02 月 01 日开始执行，当前产品的 LTB 为 2022 年 1 月 31 日, LTS 为 2022 年 7 月 31 日。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

无

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2021/08/01	1.0	初始版本。

版权所有©2021 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。